

证券代码：300223

证券简称：北京君正

公告编号：2019-007

北京君正集成电路股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京君正集成电路股份有限公司（以下简称“公司”或“北京君正”）于 2018 年 12 月 7 日召开的第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案》，具体内容详见 2018 年 12 月 11 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《第三届董事会第二十八次会议决议公告》。该议案已经 2018 年 12 月 26 日召开的 2018 年第二次临时股东大会审议通过。

近日，公司完成工商变更登记手续，并取得了北京市工商行政管理局换发的《营业执照》，变更后的《营业执照》登记的相关信息如下：

名称：北京君正集成电路股份有限公司

统一社会信用代码：911100007776681570

类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

住所：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 14 号楼一层 A101-A113

法定代表人：刘强

注册资本：20065.2598 万元

经营范围：研发、设计、委托加工、销售半导体集成电路芯片；计算机软硬件及计算机网络软硬件产品的设计、开发；销售计算机软硬件及其辅助设备、电子元器件、通讯设备；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；技术检测；货物进出口、技术进出口、代理进出口；出租办公用房、商业用房。

成立日期：2005 年 7 月 15 日

营业期限：2005 年 7 月 15 日至长期

特此公告。

北京君正集成电路股份有限公司

董事会

二〇一九年三月十五日